

技術詞彙

本技術詞彙表載有本文件所用與本集團所營運業務及所在行業及部門相關的若干釋義及技術詞彙。因此，部分術語及釋義未必與該等術語的標準行業釋義或用法一致。

「2G」	指	第二代移動通信制式的縮略詞，可進行語音及有限數據傳輸的數碼移動通信制式
「3G」	指	第三代移動通信制式的縮略詞，為手機、電腦及其它便攜式電子設備提供無線接達互聯網的移動通信制式
「4G」	指	第四代移動通信制式的縮略詞，計劃取代3G的移動通信制式，容許以更快的速度接達互聯網
「5G」	指	第五代移動通信制式，旨在將數據通信速度提升至其上一代(4G)的至少十倍
「自動光學檢測」	指	自動光學檢測
「AQL」	指	可接受質量標準的縮略詞
「平均售價」	指	平均銷售價格的縮略詞
「複合年增長率」	指	價值於指定時間期間的年增長率，經計及複合效應
「CCC」	指	中國強制認證的縮略詞，為中國若干國內製造及進口產品的強制性產品認證系統
「CPU」	指	中央處理器
「電子製造服務」	指	電子製造服務
「電子製造服務提供商」	指	電子製造服務製造商或分包商，就本文件而言，指處理及組裝本集團產品的有關服務提供商
「功能型手機」	指	擁有可連網及存儲以及播放音樂功能的手機，但缺少智能手機的高級功能

技術詞彙

「離岸價」	指	離岸價，賣方向起運港口支付貨物運輸費及裝載費，買方支付海運費、保險及向目的港支付靠港裝載及運輸費。風險在貨物起運港口裝載完後轉移
「GSM」	指	全球移動通信系統的縮略詞，一種描述手機所用第二代(2G)數碼蜂窩網協議的制式
「硬件」	指	機械裝置，如中央處理器、監測器、數據機、影印機、內置計算機系統並具有通信、計算及控制功能的磁盤驅動
「集成芯片」	指	集成芯片
「IMEI」	指	國際移動終端設備標識的縮略詞，每個移動站的唯一辨識碼
「物聯網」	指	物品網絡的縮寫，由物理設備、智能設備及其他內置電子、軟件、感應器的設備以及可令該等設備收集及交換數據的網絡連通所構成的網絡互聯
「IQC」	指	外購材料質量控制
「ISO」	指	國際標準化組織的縮略詞，已由環球國際驗證股份有限公司發佈一系列國際標準，包括質量管理及質量保證標準等，該公司為評估商業組織質素系統的非政府組織
「ISO 14001」	指	ISO的指引之一，適用於任何有意設立、實施、維持及改進環境管理系統的組織
「ISO 9001」	指	機構爭取質量管理認證或註冊及訂約的ISO標準，對機構的質量管理系統有具體規定，要求有關機構顯示具備條件可持續生產符合指定標準的產品

技術詞彙

「LCD」	指	液晶顯示，一種用於平板顯示器（電子顯示設備）的技術，將不同的電子電壓施加於留存在兩塊透明偏光板之間的偏振光液晶，從而導致其光學特性的改變
「LTE」	指	一種4G移動通信制式，長期演進的縮略詞，一種手機及數據終端的高速數據無線通信制式
「NB-IoT」	指	一種低功耗廣域網無線電技術標準，可實現各種新的物聯網設備及服務
「ODM」	指	原設計製造商的縮略詞，按照其他公司的指定規格設計及製造產品並由該公司最終出售的業務模式
「OEM」	指	原設備製造商，其製造的產品或組件被其他公司購買後，作為該購買公司的自有品牌產品零售
「印刷電路板」	指	印刷電路板，電子元件的支撐體及電氣連接的載體，製作方法為在銅片上蝕刻出導電圖面、線路或信號線並貼壓於絕緣基板
「印刷電路板組裝」	指	印刷電路板組裝
「研發」	指	研究與開發
「路徑圖」	指	具有擬達致某特定目標的特定技術方案的計劃或策略
「半散裝組件」	指	半散裝組件，指手機的組件包，包括顯示屏模組、攝像頭模組、音頻等可直接用於組裝成手機的硬件部件
「智能手機」	指	集手機及傳統個人電腦功能於一體的移動設備，其功能不局限於撥打電話及發送文本訊息。其操作系統支持用戶安裝及使用各類第三方應用程式
「貼片」	指	貼片技術的縮略詞，將電子元件直接貼在印刷電路板的工序，增加面板容積，有利將產品體積壓至最小，從而實現產品的高級自動化
「軟件」	指	指示電腦硬件運作的電腦程式